B24
2011 8 23

# 工业和信息化部文件

2013

15% 10%

10% 65%

2013 5.16 / 7.45 /

11.22 / 94.47 / 26.2 /

66.5 / 79.92 / 5.9-6.8 /

| 序号 | 技术名称 | 适用范围 | 技术主要内容 | 解决的主要问题 | 技术来源 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 序号 | 技术名称 | 适用范围 | 技术主要内容 | 解决的主要问题 | 技术来源 | 所处阶段 | 应用前景分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

2013

90

2013 60%

2013

46 / 2800 / 38.4 / 48000

/ 14.7 / 3 / 2.8

/ 20% 600 / 150 /

400 / 1.6 30

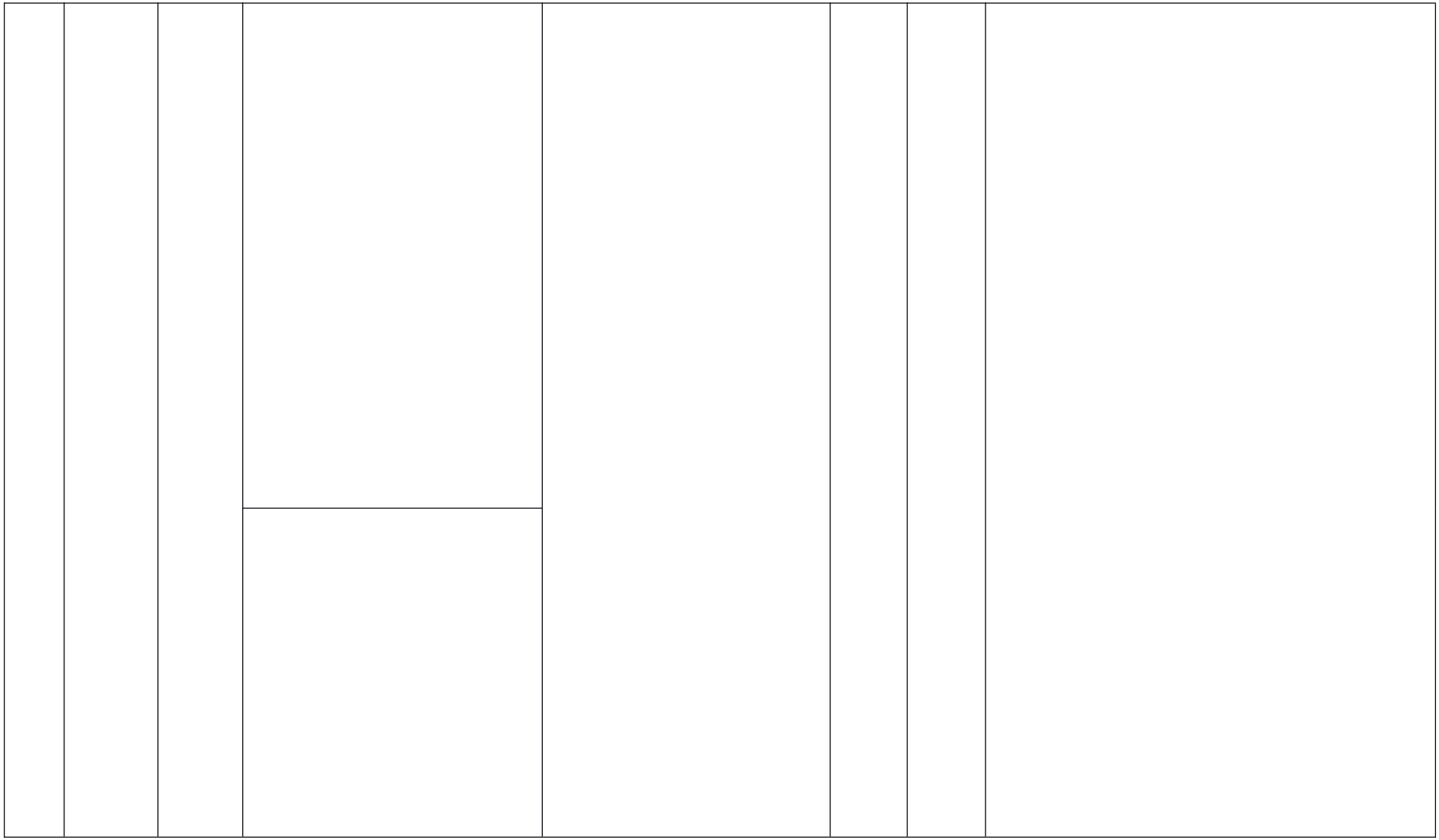
140 2013 800 1000

| 序号 | 技术名称 | 适用范围 | 技术主要内容 | 解决的主要问题 | 技术来源 | 所处阶段 | 应用前景分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | - | | | | |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| 序号 | 技术名称 | 适用范围 | 技术主要内容 | 解决的主要问题 | 技术来源 | 所处阶段 | 应用前景分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

2013

15%

10%

10%

75%

5%

60%

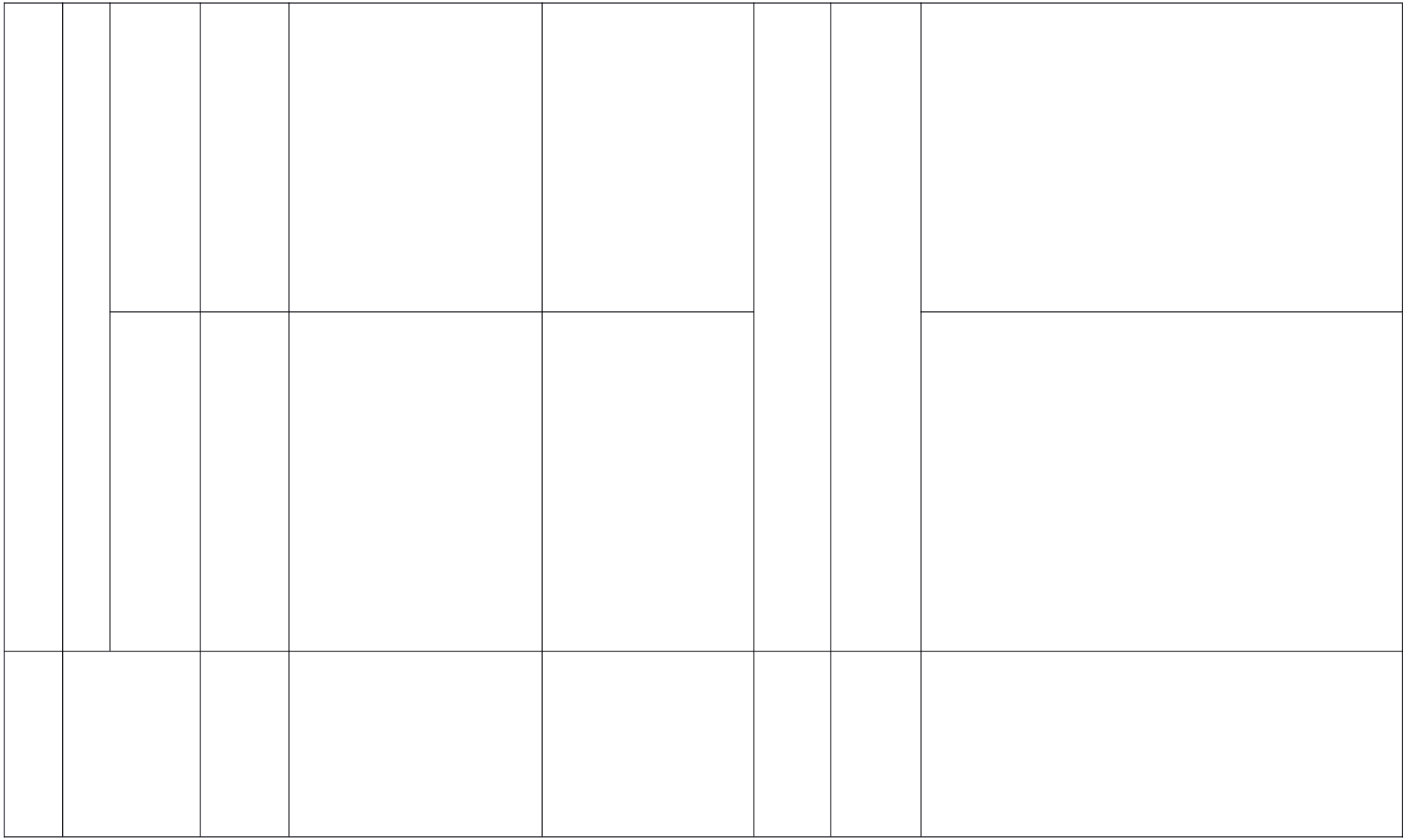
1.5%

2013

14 /

2.7 /

| 序号 | 技术名称 | 适用范围 | 技术主要内容 | 解决的主要问题 | 技 术来源 | 所处阶段 | 应用前景分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| 序号 | 技术名称 | 适用范围 | 技术主要内容 | 解决的主要问题 | 技术来源 | 所处阶段 | 应用前景分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| 序号 | 技术名称 | 适用范围 | 技术主要内容 | 解决的主要问题 | 技术来源 | 所处阶段 | 应用前景分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2013 5 /

2013 600 / 200

/ 90 1.0

95 2 / 0.85

/ 2013 70 7.74 /

112 /

| 序号 | 技术名称 | 适用范围 | 技术主要内容 | 解决的主要问题 | 技术来源 | 所处阶段 | 应用前景分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |